



SL200557D6



Joint de fond et couvercle pour moule tehaliit.SL 20x55mm wengé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Dimensions

Hauteur de goulotte 55 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

Température

Température ambiante 5...60 °C